



Lötzinn bleifrei, ø 0,8 mm, 20 g

- Flussmittelgefüllter Lötendraht mit einem Durchmesser von 0,8 mm, ideal z. B. für das Löten von Elektronik
- Sorgt für eine einfache, homogene Benetzung der Lötstelle durch den Flussmittelkern aus Kolophonium
- No-Clean-Lösung mit kontinuierlicher Flussmittelseele, die keine Reinigung der Lötstelle nach dem Gebrauch erfordert
- Mit reduziertem Spritzverhalten für eine erhöhte Sicherheit des Anwenders und den Schutz des Werkstücks
- Halogenfrei und mit geringer Rauchentwicklung
- Perfekt für das Weichlöten bei niedrigen Temperaturen bis 450 °C im maschinellen und im Handlötbereich
- Zusammensetzung: 0,3 % Silber, 0,7 % Kupfer, 99 % Zinn, Flussmittelanteil: 2,5 %, Schmelzpunkt 217° C

Solder Lead-Free, ø 0.8 mm, 20 g

- Flux-filled solder wire with a diameter of 0.8 mm, ideal e.g. for soldering electronics
- Simple, homogeneous wetting of the solder joint thanks to the rosin flux core
- No-clean solution with continuous flux cores that does not require cleaning the solder joint after use
- Reduced spattering for increased user safety and protection of the workpiece
- Halogen-free and with low smoke emission
- Perfect for soft soldering at low temperatures up to 450 °C in the automated and hand soldering area
- content: 0.3 % silver, 0.7 % copper, 99 % tin, content of flux core: 2.5 %, melting point 217° C

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung		Blatt
Datum	Name	gez.: 13.11.2025	ir			LZ 0.8mm 20g Spule - bleifrei
		gepr.: 13.11.2025	ir			
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:		von
		Änderungen vorbehalten / <i>Subject to change</i>			77421	

